⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-92604

@Int_Cl.4

// H 01 G

の出願

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月24日

H 01 G 4/12

人

4/30

2112-5E 7364-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

◎発明の名称 積層セラミックコンデンサおよびその製造方法

日本電気株式会社

②特 願 昭58-200393

②出 願 昭58(1983)10月26日

 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内原 晋

明 細 青

1. 発明の名称

積層セラミックコンデンサおよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 内部電極パターンを設けた生シートを1枚以上積み重ねた第1の生シートと、前記第1の生シートの上下に保護絶縁層のみからなる第2の生シートを積層した積層セラミックコンデンサ素子で、容量調整用の電極パターンを最外層表面の上面または下面の1個以上に設け、その容量調整用電極パターンの容量調整部分の下部には対応する内部電極パターンが無いことを特徴とする積層セラミックコンデンサ。
- (2) 日本のでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmでは、100mmので

有する容量調整用シートとを形成する工程と、 前記内部電極用シートを中心に配して上下に保 腰層となる生シートを配し、かつ前記容量調整 用シートを最上層に配する工程とからなり、容 量調整用電極パターンの容量調整部分の下部に は、対応する内部電極パターンが無いことを特 数とする機層セラミックコンデンサの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は積層セラミックコンデンサおよびその 製造方法に関し、特にコンデンサ素子の表面に容 最調整用電優を設けた積層セラミックコンデンサ およびその製造方法に関する。

一般に容景調整用電極パターンを設けた税属セラミックコンデンサ(以下トリマーコンデンサと称する)は、まず微細に粉砕したセラミック粉末と有機パインダを混練した後、ドクタープレード法等によって未焼成の生シートを作製する。次にとの生シートを所望の形状に切断し、その裂而にスクリーン印刷符の公知の手段により、内部電極

を被着・乾燥した生シートと、トリミング電極を 被着・乾燥した生シートを用意する。次に内部電 種を印刷した生シートを、電極を印刷しない生シ ートからなる保護層で上下をはさむように所認の 枚数を積み重ねた後、最上層にトリミング電極を 印刷した生シートを積み重ね、熱圧着して積層体 とする。との積層体を個片状態に切断して焼成し、 両端に端子電極を焼き付けてトリマーコンデンサ 1を作製する(第1図)。

このトリマーコンデンサ1のトリミング電板3の容量調整部分(以下トリミング部と称する)5 は、第1図(a)~(c)に示すように内部電板4とbー が断面で完全に重り合う位置関係となっていた。

その為、とのトリマーコンデンサ1は、レーザー等を用いた容量調整時にトリミング部5に加る熱ストレスにより、トリミング電極3の金属がセラミック中に部分的に拡散することにより、或いはトリミング部分のセラミック誘電体が部分的に変質し、裂1に示すよりに、誘電損失を増大させ、高温負荷寿命試験での信頼性を低下させる欠点が

シートを所望の形状に切断し、その表面の片面に あらかじめトリミング電極13のトリミング邸5 と内部電極14がe-e断面で一部分が重り合わ ないように設計したスクリーンを用いて、スクリ ーン印刷により内部電板14を被磨・乾燥した生 シート7と、トリミング電板13を被潰・乾燥し た生シート8とを用意する。次に内部電板14を 印刷した生シート7を電板を印刷しない生シート からなる保護履るで上下をはさむように、所望の 枚数を積み頂ねた後、最上形にくしの歯状のトリ ミング版板13を印刷した生シート8を同様に積 み重ね税屑体を形成し、熱圧敷した後個片状に切 断して生チップ個片9を形成する(第3図)。と の生チップ個片9を焼成し、両端に端子電標10 を焼き付けて本翁明の根脳セラミックコンデンサ 11を得る(餌4回)。 との積層セラミックコン デンサ11のトリミング電極13のトリミング部 5の下部には対応する内部電極パターンは存在し

従ってこの根暦セラミックコンデンサ11はレ

あった。

表 1

	tan S (多) 10 個の平均飯	高温負荷寿命試験累積不良数 125℃-2WV n=10	
		500 H r	1000 H r
容量調整前	0.0 1	0.	0
容量調整後	1 7.3	2	3

本発明の目的はかかる従来欠点を除去した積層 セラミックコンデンサおよびその製造方法を提供 することにある。

本発明によれば、網層セラミックコンデンサ素子の表面に容量調整用電極を削け、その容量調整電極パターンの容量調整部分の下部には対応する内部電極が無いことを特徴とする積層セラミックコンデンサおよびその製造方法が得られる。

以下、本発明の実施例を第2図~第4図により 静述する。

第2図に示すよりにまず微細化したセラミック 粉末と有機パインダを混練した後、ドクタープレ ード法によって生シートを作製する。次にこの生

ーザー等を用いた容量調整時にトリミング部5に加わる熱ストレスにより、部分的にトリミング観極の金属の拡散或いはトリミング部分のセラミック誘電体が部分的に変質した場合でも、その下部近傍に内部電極14が無いため、表2に示すように、誘電損失を増大させ、高温負荷試験での信頼性を低下させることはほったく無い。

表 2

	tan S (%)	高溫負荷試驗累積不良数 125℃—2WV n=10	
	10個の平均値	500 H r	1000 H r
容量調整前	0.01	0	0
容景調整後	0.0 1	0	0

以上本発明によると容量側蛇後でも断電損失は 増大せず、良好な情類性を持つ間隔セラミックコ ンデンサが得られる。

なお、本実施例では、トリミングも低形状がく しの菌状の一例について脱明したが、トリミンク 電標、内部電極ともに私々の形状の電極を用いて も同様の結果が得られることは勿論である。

4. 図面の簡単な説明

部 1 図(a)~(c)は従来の容量関整用積層セラミックコンデンサの平面図とそのA — A 線及び B — B 線の各断面図。

第2図は本発明実施例による熱圧着後の積層構 強を示す分解斜視図。

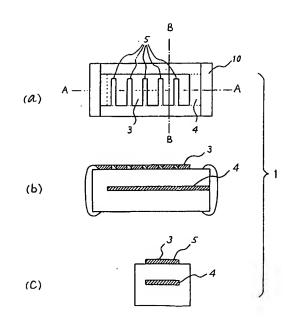
第3図(a)~(c)は本発明の生チップ個片の新視図とそのB-E線およびF-F線の各断面図。

第4図時は本発明の実施例による積層セラミックコンデンサの斜視図。

1, 11……殺魔セラミックコンデンサ、3, 13……容難調整用電板パターン、4, 14…… 内部電板、5……トリミング部、6……保護層、7……内部電板印刷生シート、8……容量調整用 電板印刷生シート、9……生チップ個片。

代理人 弁理士 内 原





第1図

